

分光器系列产品

产品型号

OTAP - SP - - - - - - - - -

光纤类型	工作波长	芯片类型	分路器个数	分光路类型	分光比	输出头	封装形式
S: 单模型 M: 多模型	850: 850±20nm 135: 1310&1550±40nm	W: 膜片式 T: 拉锥式	2: 内含2个分路器 4: 内含4个分路器 8: 内含8个分路器 12: 内含12个分路器 (不全部列举)	12: 1分2 13: 1分3 14: 1分4 18: 1分8 112: 1分12	00: 一分多, 均分 20: 20:80 30: 30:70 127: 10:20:70 7111: 70:10:10:10 811: 80:10:10 701515: 70:15:15 6211: 60:20:10:10 (不全部列举)	LU: LC/UPC FC: FC/UPC SC: SC/UPC	11: 19英寸1U机架 D: 插卡式

产品概述

OTAP-SP系列机架支持单模、多模光纤, 集成N (N ≥ 2) 路分光, 并且支持多种分光比, 具有经济、高效等特点。如OTAP-SP-S-135-T-8-14-7111-LU-11, 则代表产品支持8路分光比为7: 1: 1: 1的1分4分光器; OTAP-SP-S-135-T-8-13-721-LU-11, 则代表产品支持8路分光比为7:2;1的1分3分光器

产品特性

- 纯无源接入点, 无需供电, 无数据流干扰且不会引入失效点;
- 传输全透明化, 增强了监测安全性;
- 支持各种速率且不需要供电, 不改变传输业务;
- 根据实际应用情况可设计不同的分光比例 (非均匀或均匀分光);
- 即插即用, 集成度高, 可支持多路分光;
- 基于光迅自主工艺技术。

工作温度

项目	参 数	指 标	单 位	备 注
1	工作温度	-20~70	°C	
2	工作湿度	40~75	%RH	
3	储存温度	-40~85	°C	
4	储存湿度	20~90	%RH	

产品指标

详见具体产品型号指标书

机箱尺寸

机箱尺寸: L × W × H = 483mm × 230mm × 43.5mm